河南硅烷科技发展股份有限公司 截至2023年3月31日止 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定,本公司将截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下:

前次募集资金基本情况

1、2022年公开向不特定合格投资者公开发行股票

根据公司 2021 年 11 月 12 日公司第二届董事会第二十次会议及 2021 年 12 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会 2022年9月2日《关于同意河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》(证监许可「2022] 2025 号)的核准,本公司已公开发 行人民币普通股股票 8,996.6465 万股(超额配售选择权行使后)。

本次发行募集资金总额 509,210,191.90 元,扣除承销费和保荐费 43, 331, 150, 17 元后的募集资金为人民币 465, 879, 041, 73 元, 已由中国银河证券 股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银行平 顶山分行营业部(银行账号8111101012901534420)。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信 师报字[2022]第 ZB11527 号验资报告及信师报字[2022]第 ZB11563 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 3 月 31 日止, 公司 2022 年公开向不特定合格投资者公开发行 股票募集资金使用情况如下:

项 目	截至 2023 年 3 月 31 日止		
募集资金总额	509,210,191.90		
减: 发行费用	43,331,150.17		
实际募集资金净额	465,879,041.73		
加: 截至 2023 年 3 月 31 日止前期自有资金支付但尚未置换的发行费用	6,410,130.98		
减:使用募集资金	407,979,628.80		
其中: 硅烷装置冷氢化系统技改项目	71,850,960.50		
500 吨/年半导体硅材料项目	246,128,668.30		
补充流动资金	90,000,000.00		
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	2,039,333.38		
2023 年 3 月 31 日募集资金专户余额	66,348,877.29		

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本期置换预先投入自筹资金金额 28,801.26 万元,本次置换金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2023]第 ZB10001 号募集资金置换的专项鉴证报告。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

四、 报告的批准报出

本报告于2023年6月7日经董事会批准报出。

附表: 1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2023年6月8日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:			46,587.90		己累计使用募集资金总额:		40,797.96					
					各年度使用募集资金总额:			40,797.96				
变更用途的募集资金总额: 不适用				不适用	2021年: 14.00							
变更用途	变更用途的募集资金总额比例: 不适用				不适用	2022年: 37,787.26						
					2023 年:	2023年: 2,996.70						
投资项目		募集资金投资总额		截止日募		集资金累计投资额		···项目达到预定可使用状态日期(或截止				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额		募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额			
1	硅烷装置冷氢化 系统技改项目	注硅烷装置冷氢化 系统技改项目	19,000.00	9,087.90	7,185.09	19,000.00	9,087.90	7,185.09	1,902.81	2023年7月31日		
2	500 吨/年半导体 硅材料项目	500 吨/年半导体 硅材料项目	32,000.00	28,500.00	24,612.87	32,000.00	28,500.00	24,612.87	3,887.13	一期 250 吨和不适宜分期建设的内容预计 23 年 12 月底完成, 二期 250 吨将根据客户认证、 市场拓展等情况实施建设。		
3	补充流动资金	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	不适用		
合计			60,000.00	46,587.90	40,797.96	60,000.00	46,587.90	40,797.96	5,789.94			

注: 上表中募集资金总额为剔除发行费用 4,333.12 万元后金额。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利 用率	承诺效益		最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益	
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023年1-3月		
1	硅烷装置冷氢化系统技 改项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	未完工
2	500 吨/年半导体硅材 料项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	未完工
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 投资项目承诺效益各年度不同的,应分年度披露。

注 2: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。